

～スマートフォンからサーバーまで～

1名分料金で
2人目無料

ベーパーチャンバー冷却デバイスの基礎と応用

<https://www.rdsc.co.jp/seminar/2512106>

- ◆日 時：2025年12月10日（水） 13:00～15:00
◆会 場：WEBセミナー（オンライン開催）
◆聴講料：1名につき38,500円（税込、資料付）

※会員登録（無料）をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。

- ・1名でお申し込みされた場合、1名につき**35,200円（税込）**
- ・2名同時でお申し込みされた場合、**2名で38,500円（税込）**

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師：Connect design office(株) 代表取締役社長 山本 勝彦 氏

【講座の趣旨】

一言でベーパーチャンバーといっても、発熱量や用途によって、形状はもちろん採用部材に至るまで異なっている。

例えば、厚さ1mm以下のスマートフォン向けから、サーバー用途をはじめとする100Wを超えるSoC向けまで、多様な製品がある。

本講演では、こうした多様な高発熱デバイスに用いられるベーパーチャンバーを対象に、基礎的な技術をわかりやすく解説する。

さらに、まとめでは今後の市場予測も加えて、将来展望についても解説させていただく。

【プログラム】

1. ベーパーチャンバーとは
2. 構造
3. 動作原理
4. 実用事例
5. 評価時の注意点
6. まとめ

『ベーパーチャンバー【WEBセミナー】』セミナー申込書

会社名			
住所	〒		
電話番号		FAX	
お名前	所属・役職	E-mail	
①			
②			
会員登録（無料）	☐ Eメール ☐ 郵送 ※ご希望の案内方法を選択してください。複数選択可。		

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項を記入のうえ、FAXにてお申し込みください。弊社で内容を確認後、受領のご連絡を差し上げます。受講用URLは後日お送りいたします。

なお、お申し込み後のキャンセルは原則として承っておりません。ご都合により出席できない場合は、代理の方にご出席いただくようお願いいたします。代理の方も見つからない場合は、（土日祝日を除く）8日前までにご連絡いただければキャンセルを承ります。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>
個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>